ゼーベック係数の欠陥状態・キャリア散乱依存性

Effect of defect type and scattering on graphene thermoelectric power

⁰安野裕貴,竹井邦晴,秋田成司,有江隆之 (大阪府大院工)

°Y. Anno, K.Takei, S. Akita, T. Arie (Osaka Pref. Univ.)

E-mail: anno-4@pe.osakafu-u.ac.jp

はじめに 近年、酸素プラズマによってグラフェン中に欠陥を導入し、その際の機械特性や 熱特性が大きく変化することが報告されている。グラフェンの欠陥状態は酸素プラズマによ って酸素含有官能基への結合変化 (sp³:ステージ 1) とさらなる酸素プラズマによって生じ る空孔形成状態 (Vacancy:ステージ 2) とに分けられる[1]。グラフェンの諸特性はその結晶 構造に大きく依存するため、結晶構造変化は機械・熱特性だけでなくキャリア散乱などの電 気特性にも大きく影響を及ぼす。ゼーベック係数はフェルミ面での状態密度のエネルギー微 分で表すことができるため、キャリア散乱などの電気特性やバンド構造の乱れを調べること が可能である。また、グラフェンは FET 構造にすることで、フェルミ準位を容易に変調でき る。これらのことから、本研究では欠陥のステージの変化前後による電子状態への影響を調 べるために、グラフェン中への欠陥導入によるゼーベック係数の欠陥依存性を測定した。

実験 CH₄を用いて CVD で合成したグラフェンを FET 構造にし、ゲート電圧を変化させて ゼーベック係数を測定した。その後、酸素プラズマを照射してグラフェン中に欠陥を生じさ

せ、同様の条件でゼーベック係数を測定し、これ らを繰り返した。

結果と検討 酸素プラズマによって欠陥を導入 した際の D/G 比とその状態のゼーベック係数の 正孔側のゲート電圧依存性を図1に示す。欠陥導 入によりピーク位置がディラック点から離れピ ーク値の減少が確認できた。ピーク位置から注入 されたキャリア量を見積もり、ゼーベック係数と の関係を示したものが図2である。図2の曲線は ヨッフェの古典近似式をステージ1 でのゼーベ ック係数にフィッティングしたものである。ステ ージ1では曲線によく合う反面、ステージ2では 曲線から外れる。これはヨッフェの古典近似式中 の散乱因子に起因しており、欠陥構造の違いが散 乱機構の変化に対応することが明らかになった。 謝辞 本研究の一部は村田学術振興財団、MEXT 科研費、JSPS 科研費の助成を受けて実施されま した。

参考文献

[1] A. Zandiatashbar, et al., Nat. Commun. 5, 3186 (2014).



図2 注入キャリア密度とゼーベック係数の関係